(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-343405

(43)公開日 平成11年(1999)12月14日

(51) Int.Cl.6		識別記号		FΙ						
C08L	77/00	•		C 0	8 L	77/00				
C08K	3/04			C O	8 K	3/04				
	3/34					3/34				
	5/3417					5/3417				
	5/524					5/524				
			審査請求	未請求	請求	領の数3	FD	(全 14	頁) 最終	終頁に続く
(21)出願番号	<del>}</del>	特願平10-167795		(71)	出願人					•••
(00) (LIEE E		77-210 (1000) A H O H				. — . —		式会社	SC 1 T D (	0.42.61
(22)出願日		平成10年(1998) 6月2日		(70)	発明を			北区至岛	浜1丁目:	2番0万
				(12)	光ツ11		-	+¤#T 6 T	目4100番埠	也 旭化成
				1		工業株			14100HX	es Aestuax
				(72)	発明を					
				(12)	76711				目4100番月	也 旭化成
						工業株			Диооди	- 761UM
		•		(74)	代理》			猛(	外3名)	
				``~	14247	7, 5,	114.4		,, ,	

# (54) 【発明の名称】 耐候性に優れた黒着色ポリアミド樹脂組成物

### (57)【要約】

【課題】 機械的特性、外観および耐候性に優れた黒着 色ポリアミド樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 (A)ポリアミドを30~70重量部、(B)ガラス繊維、マイカ、タルク、カオリン、ワラストナイトのうちから選ばれる少なくとも1種の無機充填剤を70~30重量部、(C)ポスファイト化合物を(A)に対して10~10000ppm、(D)カーボンブラックを(A)および(B)の総量100重量部に対しての、05~10重量部、および(E)特定構造の銅フタロシアニン誘導体を(E)100重量部に対して5~100重量部含むことを特徴とする黒着色ポリアミド樹脂組成物。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記(A)~(E)からなるポリアミド 樹脂組成物であって、(A)を30~70重量部、

1

(B)を70~30重量部、(C)を(A)に対して10~10000ppm、(D)を(A)および(B)の総量100重量部に対して0.05~10重量部、および(E)を(D)100重量部に対して5~100重量部含むことを特徴とする黒着色ポリアミド樹脂組成物。

#### (A) ポリアミド

(B) ガラス繊維、マイカ、タルク、カオリン、ワラス 10 色の着色成形品の形で利用されることが多い。その為、トナイトのうちから選ばれる少なくとも1種の無機充填 最も安価に、かつ容易に耐候性を改善する手段として対象 ーボンブラックを添加することが行われている。しかし

- (C) ホスファイト化合物
- (D) カーボンブラック
- (E)下記一般式(I)および/または(II)で表される銅フタロシアニン誘導体

$$CuPc - (-X - NR^{1}R^{2}) n \qquad (I)$$

$$CuPc - (-SO2 - NR^3 R^4) n$$
 (11)

[式中、CuPcは置換または無置換の銅フタロシアニン残基、Xは−CH、−、−CH、−CH、−COO− 20 C、H、−または−CH、−CH、−COO−C、H。 −、R¹、R² およびR³ はそれぞれ独立に水素原子、無置換アルキル基、置換アルキル基、シクロアルキル基、アルキルアリール基、アリール基、アルコキシアルキル基または複素環残基、R⁴ はアルキルアリール基、アリール基、アルコキシアルキル基または複素環残基を示し、しかもR¹とR²、R³とR⁴は相互に結合して置換または無置換の複素環を形成してもよい。nは1~4(平均値)を示す。]

【請求項2】 ポリアミド(A)が(a1)結晶化温度が2 10℃以下で、且つそのモノマー構造単位に芳香環を含む半芳香族ポリアミド85~100重量%、および(a2) 結晶化温度が210℃以下である脂肪族ポリアミド0~ 15重量%からなるポリアミドであることを特徴とする 請求項1記載の黒着色ポリアミド樹脂組成物。

【請求項3】 半芳香族ポリアミド(a1)が、アジピン酸 およびヘキサメチレンジアミンから得られるヘキサメチレンアジパミド単位70~95重量%、およびイソフタル酸およびヘキサメチレンジアミンから得られるヘキサメチレンイソフタラミド単位5~30重量%から構成される半芳香族ポリアミドであることを特徴とする請求項2記載の黒着色ポリアミド樹脂組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、初期外観に優れ、 金属代替が可能な機械的物性を有し、且つ屋外、特に降 雨に曝される使用条件下でも、黒色の退色が少ない成形 品を得ることができる黒着色ポリアミド樹脂組成物に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】ポリアミド樹脂は、機械的および熱的性質並びに耐油性に優れているため、自動車や電気・電子製品等の部品に広く用いられている。また、ポリアミドにガラス繊維を配合した強化ポリアミド樹脂は、機械的特性、耐熱性、耐薬品性などが大きく向上することにより、従来金属製であった部品を、軽量化および工程の合理化等の観点から代替することも可能となり、近年積極的に検討が進められている。

【0003】特に、屋外の用途に利用される場合には黒色の着色成形品の形で利用されることが多い。その為、最も安価に、かつ容易に耐候性を改善する手段としてカーボンブラックを添加することが行われている。しかしながら、カーボンブラック単独では、特に高濃度にガラス繊維等の無機充填剤を配合したポリアミド樹脂の場合には、それを用いて得られる成形品の表面に無機充填剤が露出しやすい欠点がある。このため、アジン系染料、や銅フタロシアニン系染料等の有機染料単独またはカーボンブラックとの併用による利用も盛んに検討されている。

【0004】例えば、ポリアミド樹脂にカーボンブラックとニグロシンを配合した成形用配合物(特公昭60-43379号公報)や、繊維強化したポリアミド樹脂を黒着色し成形品の外観性を高めた例としては、ポリアミドとガラス繊維、カーボンブラック、およびニグロシンからなる強化良外観黒色ポリアミド樹脂組成物(特開・4-370148号公報)などが開示されている。しかしながら、ニグロシンなどのアジン系染料を用いた黒着色成形品は屋外、特に降雨に曝される条件で使用する際には、その表面にクラックが発生し、退色が進み、著しく白化してしまうという問題点があった。特に、ガラス繊維等の無機充填剤を高濃度に配合した場合にはガラス繊維等の無機充填剤の浮き出しも顕著となり、金属製品の代替化として強化ポリアミド樹脂を利用した成形品を使用する場合には大きな問題点であった。

【0005】また、靱性改善の目的で、銅フタロシアニン系染料とカーボンブラックを用いる方法が特公平6-35541号公報や特公平6-35540号公報に開示されている。しかしながら、これら銅フタロシアニン系染料とカーボンブラックによる黒着色においては、無機充填剤で強化されたポリアミド樹脂組成物における成形品外観や耐候性の改良に対して何ら示唆されておらず、成形品外観と耐候性を同時に満足することはでなかった

### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、屋外、特に降雨に曝される使用条件下でも、黒色の退色が少なく成形品外観に優れたボリアミド樹脂組成物を提供することである。

[0007]

50 【課題を解決するための手段】本発明者らは上記課題に

(3)

対して鋭意検討した結果、黒着色された無機充填剤強化 のポリアミド樹脂において、銅化合物とホスファイト型 化合物を特定量配合し、かつ、カーボンブラックと特定 の銅フタロシアニン誘導体で黒着色することで、屋外、 特に降雨に曝される使用条件下でも黒色の退色が少な く、外観の優れた成形品を得ることが出来るポリアミド 樹脂組成物を見出し、本発明に至った。

【0008】すなわち、本発明の第一は、(A)ポリア ミドを30~70重量部、(B)ガラス繊維、マイカ、 タルク、カオリン、ワラストナイトのうちから選ばれる 10 少なくとも1種の無機充填剤を70~30重量部、

(C) ホスファイト化合物を(A) に対して10~10 000ppm、(D)カーボンブラックを(A)および (B) の総量100重量部に対して0.05~10重量 部、および(E)一般式(I)および/または(II) で表される銅フタロシアニン誘導体を(D) 100重量 部に対して5~100重量部含むことを特徴とする黒着 色ポリアミド樹脂組成物に関する。

 $CuPc - (-X-NR^1 R^2)n$ (I) $CuPc - (-SO2 - NR^3 R^4) n$ (II)「式中、CuPcは置換または無置換の銅フタロシアニ ン残基、Xは-CH、-、-CH、-CH、-COO-C, H, -\*\*td-CH, -CH, -COO-C, H6 -、R¹、R² およびR³ はそれぞれ独立に水素原子、 無置換アルキル基、置換アルキル基、シクロアルキル 基、アルキルアリール基、アリール基、アルコキシアル キル基または複素環残基、R<sup>1</sup> はアルキルアリール基、 アリール基、アルコキシアルキル基または複素環残基を 示し、しかもR¹とR²、R³とR⁴は相互に結合して 4 (平均値)を示す。]

【0009】本発明の第二は、ポリアミド(A)が、(a 1)結晶化温度が210℃以下で、且つそのモノマー構造 単位に芳香環を含む半芳香族ポリアミド85~100重 量%、および(a2)結晶化温度が210℃以下である脂肪 族ポリアミド0~15重量%からなるポリアミドである ことを特徴とする本発明の第一に記載の黒着色ポリアミ ド樹脂組成物に関する。本発明の第三は、半芳香族ボリ アミド(a1)が、アジピン酸およびヘキサメチレンジアミ 5重量%、およびイソフタル酸およびヘキサメチレンジ アミンから得られるヘキサメチレンイソフタラミド単位 5~30重量%から構成される半芳香族ポリアミドであ ることを特徴とする本発明の第二に記載の黒着色ポリア ミド樹脂組成物に関する。

【0010】以下に本発明を詳細に説明する。本発明に 用いられるポリアミド(A)に特に限定はないが、例え は、ポリアミド6、ポリアミド66、ポリアミド61 0、ポリアミド612、ポリアミド11、ポリアミド1

酸とヘキサメチレンジアミンを重合してなるポリアミド (以下ポリアミド6T)、ヘキサメチレンジアミンとイ ソフタル酸を重合してなるポリアミド(以下ポリアミド 61)などのホモポリマーの単独または、これらのブレ ンド物等が挙げられる。また、上記ポリアミドを成分と した共重合体単独または、該共重合体同士のプレンド、 共重合体とホモポリマーのブレンド物等を用いることが

【0011】より好ましくは、ポリアミド(A)は、(a 1)結晶化温度が210℃以下で、且つそのモノマー構造 単位に芳香環を含む半芳香族ポリアミド85~100重 量%、および(a2)結晶化温度が210℃以下で、且つそ のモノマー構造単位に芳香環を含まない脂肪族ポリアミ ド0~15重量%からなるポリアミドである。該ポリア ミドは、特に無機充填剤の配合量が多い場合において も、外観の良好な成形品を得ることができる。本発明に 用いられるポリアミドの結晶化温度は、JIS-K-7 121に準じ、DSCを用いて、融点+20℃の温度で 5分保持した後、20℃/分の降温速度で測定した結晶 20 化ピークトップ温度をいう。本発明の(a1)結晶化温度が 210℃以下で、且つそのモノマー構造単位に芳香環を 含む半芳香族ポリアミドについてさらに詳しく以下に説 明する。

【0012】結晶化温度が210℃以下で芳香環をその モノマー構造単位に含む半芳香族ポリアミドとしては、 例えばテレフタル酸とヘキサメチレンジアミンとから得 られるヘキサメチレンテレフタラミド単位(以下6 T成 分と記す)、イソフタル酸およびヘキサメチレンジアミ ンから得られるヘキサメチレンイソフタラミド単位(以 置換または無置換の複素環を形成してもよい。n は 1 ~ 30 下6Ⅰ成分と記す)、アジビン酸とメタキシリレンジア ミンとから得られるメタキシリレンアジバミド単位(以 下MXD6成分と記す)から選ばれた少なくとも1つを 含む半芳香族ポリアミド、および前記6 T成分、6 I 成 分、およびMXD6成分から選ばれた少なくとも1つ と、アジピン酸およびヘキサメチレンジアミンから得ら れるヘキサメチレンアジパミド単位(以下66成分と記 す)との共重合体であり、各単位の単独重合体および/ または共重合体とのブレンドであってもよい。

【0013】本発明において特に好ましい半芳香族ポリ ンから得られるヘキサメチレンアジパミド単位70~9 40 アミド(a1)としては、66成分が70~95重量%、お よび6 I 成分が5~30重量%の範囲であるポリアミド 66/6 | 共重合体であり、特に好ましいのは66成分 が72~93重量%、61成分が7~28重量%の範囲 である共重合体である。6 1 成分が5 重量%より少ない と、吸水後の実使用下において強度剛性が低下し、また 成形時の成形収縮率が大きく反り変形等の問題が生じ る。特に、大型の成形品になればなるほどわずかな樹脂 の成形収縮率の差で成形品全体が大きく反り、その問題 は大きくなる。61成分が30重量%より多いと、水に 2、ボリアミド46、ポリアミドMX D6、テレフタル 50 よる温度調節のされた100℃以下の温度にある金型を

(4)

使って成形した場合等、無機充填剤が成形品表面上に浮 き上がりやすくなり十分表面光沢性の満足された成形品 が得られなくなる。更に、金型内で十分冷却時間を取ら なければ成形品が金型から離型しなくなり、生産性が悪 くなる。

【0014】次に結晶化温度が210℃以下である脂肪 族ポリアミド(a2)について説明する。これらの例として はポリアミド6、ポリアミド610、ポリアミド61 2、ポリアミド66/6共重合体、またはこれらのブレ ンド物等が挙げられる。本発明において使用するポリア 10 トリエトキシシラン、ァーグリシドキシプロピルトリメ ミド(A)中には前記脂肪族ポリアミド(a2)を0~15 重量%含有することができる。15重量%を超える場合 には、機械的物性が低下し、更に降雨を伴う耐候性での 黒退色が著しく好ましくない。本発明に用いるポリアミ ドを製造する方法としては、例えばアジピン酸、イソフ タル酸とヘキサメチレンジアミンの塩から溶融重合法、 固相重合法、塊状重合法、溶液重合法、またはこれらを 組み合わせた方法等、種々の重縮合を行うことができる 方法が利用できる。また、アジピン酸クロライド、イソ フタル酸クロライドとヘキサメチレンジアミンから溶液 20 重合、界面重合等の方法によっても得ることができる。 これらの中で好ましくは、溶融重合もしくは溶融重合と 固相重合の組み合わせによる方法が経済的にも好まし いり

【0015】本発明に用いるポリアミドは、硫酸溶液粘 度η r (ポリマー1gに対して95.5%硫酸100m 1、25℃測定)が1.5~3.5、好ましくは1.8 ~3.0、更に好ましくは2.0~2.8の範囲の分子 量のものである。 η г が 1. 5 より低いと樹脂組成物が 脆くなり、更に、成形時にシリンダーのノズル先端から のドローリングが激しくなり成形できなくなる。また、 η r が 3. 5より高いと樹脂の溶融粘度が高くなり過ぎ て成形時に金型のデザインによっては、部分的に無機充 填剤の浮き上がりが見られ表面光沢性が低下し好ましく ない。ポリアミド(A)の配合量としては30~70重 量部の範囲であり、好ましくは35~67重量部であ る。30重量部より配合量が少ない場合には樹脂の流動 性が悪くなり薄肉部への樹脂の充填が困難となるばかり でなく、表面光沢性の良い成形品を得ることも困難とな る。又、70重量部より多いと金属代替可能な外装材料 40 として強度・剛性が不足する。

【0016】本発明に用いられる無機充填剤(B)は、 ガラス繊維、炭素繊維、マイカ、タルク、カオリン、ワ ラストナイトのうちから選ばれる少なくとも1種の無機 充填剤であり、ガラス繊維とマイカ、ガラス繊維とカオ リンまたは焼成カオリン、ガラス繊維とワラストナイト のように併用して用いることもできる。中でもガラス繊 維が好ましい。ガラス繊維は、通常熱可塑性樹脂に使用 されているものを使うことができ、繊維径や長さは特に 制限はなく、例えば直径が5~25μのチョップドスト 50

ランド、ロービング、ミルドファイバーのいずれを使用 しても良い。チョップドストランドを用いる場合には、 その長さが0.1から6mmの範囲で適宜選択して用い ることができる。

【0017】無機充填剤は、その表面に通常公知のシラ ン系カップリング剤を付着させたものを用いても良い。 例えば~-アミノプロピルトリメトキシシラン、~-ア ミノプロピルトリエトキシシラン、N-β(アミノエチ ル) - γ - アミノブロビルトリメトキシシラン、ビニル トキシシランなどが利用できる。無機充填剤の配合量と しては30~70重量部であり、好ましくは33~65 重量部である。30重量部より配合量が少ない場合には 金属代替可能な材料として強度剛性が不足する。又、7 0重量部より多いと樹脂の流動性が悪くなり薄肉部への 樹脂の充填が困難となるばかりでなく、表面光沢性の良 い成形品を得ることが困難となる。

【0018】本発明で用いるホスファイト化合物(C) に特に制限はないが、例えば、トリオクチルホスファイ ト、トリラウリルホスファイト、トリデシルホスファイ ト、オクチルージフェニルホスファイト、トリスイソデ シルホスファイト、フェニルジイソオクチルホスファイ ト、フェニルジイソデシルホスファイト、フェニルジ (トリデシル) ホスファイト、ジフェニルイソオクチル ホスファイト、ジフェニルイソデシルホスファイト、ジ フェニルトリデシルホスファイト、トリフェニルホスフ ァイト、トリス (ノニルフェニル) ホスファイト、トリ ス(2、4ージーtーブチルフェニル) ホスファイト、 トリス (ブトキシエチル) ホスファイト、テトラトリデ シルー4、4' ープチリデンビス (3ーメチルー6ー t ープチルフェノール)ージホスファイト、4、4'ーイ ソプロピリデンージフェノールアルキルホスファイト (但し、アリキルは炭素数12~15程度)、4、4' ーイソプロピリデンビス(2 ー t ーブチルフェノール) ・ジ(ノニルフェニル)ホスファイト、トリス(ビフェ ニル) ホスファイト、テトラ (トリデシル) 1、1、3 ートリス (2ーメチルー5ーtーブチルー4ーヒドロキ シフェニル) ブタンジホスファイト、テトラ(トリデシ ル) -4、4' ーブチリデンビス (3-メチルー6-t ーブチルフェノール)ジホスファイト、テトラ (C1~ C15混合アルキル)ー4、4'ーイソプロピリデンジ フェニルジホスファイト、トリス(モノ、ジ混合ノニル フェニル) ホスファイト、4、4'ーイソプロピリデン ビス(2-tーブチルフェノール)・ジ(ノニルフェニ ル) ホスファイト、9、10ージーヒドロー9ーオキサ -9-オキサー10-ホスファフェナンスレンー10-オキサイド、トリス(3、5ージーtーブチルー4ーヒ ドロキシフェニル) ホスファイト、水素化ー4、4'ー イソプロピリデンジフェンールポリホスファイト、ビス (オクチルフェニル)・ビス(4、4' プチリデンビス (5)

(3-x + y - 6 - t - y + y - 2 - y - y - 1, 6ーヘキサンオールジフォスファイト、ヘキサトリデシル ー1、1、3ートリス(2ーメチルー4ーヒドロキシー 5ー tープチルフェノール) ジホスファイト、トリス (4、4'ーイソプロピリデンビス(2-tーブチルフ ェノール)) ホスファイト、トリス(1、3-sテアロ イルオキシイソプロピル) ホスファイト、9、10ージ ヒドロー9ーホスファフェナンスレンー10ーオキサイ ド、およびテトラキス(2、4ージーtーブチルフェニ られる。

【0019】さらに、好ましいホスファイト化合物とし てはペンタエリスリトール型ホスファイト化合物が挙げ られる。ペンタエリストール型ホスファイト化合物の具 体的な例としては、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチ ルフェニル・フェニル・ペンタエリスリトールジホスフ ァイト、2,6-ジーt-ブチル-4-メチルフェニル ・メチル・ペンタエリスリトールジホスファイト、2, 6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェニル・2-エチル ヘキシル・ペンタエリスリトールジホスファイト、2. 6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェニル・イソデシル ・ペンタエリスリトールジホスファイト、2,6 -ジ-t - ブチル-4 - メチルフェニル・ラウリル・ペンタエリ スリトールジホスファイト、2,6-ジーt-ブチルー 4-メチルフェニル・イソトリデシル・ペンタエリスリ トールジホスファイト、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェニル・ステアリル・ペンタエリスリトールジ ホスファイト、2、6-ジ-t-ブチル-4-メチルフ ェニル・シクロヘキシル・ペンタエリスリトールジホス ファイト、2, 6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェニ 30ル・ベンジル・ペンタエリスリトールジホスファイト、 2, 6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェニル・エチル セロソルブ・ペンタエリスリトールジホスファイト、 2. 6-ジー t - ブチルー4 - メチルフェニル・ブチル カルビトール・ベンタエリスリトールジホスファイト、 2, 6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェニル・オクチ ルフェニル・ペンタエリスリトールジホスファイト、 2,6-ジーt-ブチルー4ーメチルフェニル・ノニル フェニル・ペンタエリスリトールジホスファイト、ピス (2, 6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェニル) ペン 40 タエリスリトールジホスファイト、ビス(2,6-ジー t-ブチル-4-エチルフェニル) ペンタエリスリトー ルジホスファイト、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチ ルフェニル・2, 6-ジ-t-ブチルフェニル・ペンタ エリスリトールジホスファイト、2,6-ジ-t-ブチ ル-4-メチルフェニル・2.4-ジ-t-ブチルフェ ニル・ペンタエリスリトールジホスファイト、2,6-ジー t - ブチル-4 - メチルフェニル・2, 4 - ジー t -オクチルフェニル・ペンタエリスリトールジホスファ イト、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェニル・ 50 ン残基、Xは-CH,-、-CH,-CH,-COO-

2-シクロヘキシルフェニル・ペンタエリスリトールジ ホスファイト、2、6-ジ-t-アミル-4-メチルフ ェニル・フェニル・ペンタエリストリトールジホスファ イト、ビス(2,6-ジ-t-アミル-4-メチルフェ ニル) ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス (2.6-ジ-t-オクチル-4-メチルフェニル) ペ ンタエリスリトールジホスファイトなどが挙げられる。 【0020】中でも、ピス(2,6-ジ-t-ブチルー 4-メチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファ ル) 4、4' ーピフェニレンジホスファイトなどが挙げ 10 イト、ピス(2,6-ジーt-ブチル-4-エチルフェ ニル) ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス (2.6-ジーtーアミルー4ーメチルフェニル)ペン タエリスリトールジホスファイト、ビス(2,6-ジー t-オクチル-4-メチルフェニル) ペンタエリスリト ールジホスファイトが挙げられ、特にビス(2,6-ジ - t - ブチル - 4 - メチルフェニル) ペンタエリスリト ールジホスファイトが好ましい。

> 【0021】上記ホスファイト化合物の添加量は(A) ポリアミドに対して10~10000ppm、好ましく は500~8000ppmである。添加量が10ppm 未満の場合には使用される部品の、表面の仕上げ状態 や、部品が置かれる環境によっては耐候性が充分ではな い場合がある。より高い耐候性が必要な場合は1000 Oppmを上限にホスファイト化合物を添加することで さらに耐候性が改善される。しかしながら、ホスファイ ト化合物の添加量が10000ppmを超える場合には 耐候性改良効果が飽和してしまう。また重合、溶融混練 等の製造時や、溶融成形加工時に分子量が異常に増大し てしまう場合があり、該分子量の増大のため、流動性が 低下し、外観が損なわれたり、場合によっては成形自体 が困難となる。

> 【0022】本発明で用いるカーボンブラック(D) は、特に限定されるものではないが、例えば、平均粒径 が10μm~40μmの範囲、比表面積が50~300 m'/g (BET吸着法)の範囲、吸油量(ジブチルフ タレートを用いた測定値) が50cc/100g~15 0 c c / 1 0 0 g の範囲であるものが使用できる。本発 明において、カーボンブラックの添加量は、(A)およ び(B)の総量100重量部に対し、0.05~10重 量部、好ましくは0.1~5重量部である。添加量が 0.05重量部未満であると耐候性の改良効果が充分発 揮されず、また添加量が10重量部を超えると強度、剛 性等を損ねることとなり好ましくない。

> 【0023】本発明で用いる銅フタロシアニン誘導体 (E)は、下記一般式(I)または(II)で表される 銅フタロシアニン誘導体である。

 $CuPc-(-X-NR^1R^2)n$ (I)

 $CuPc - (-SO2 - NR^3 R^4) n$ (II)

[式中、CuPcは置換または無置換の銅フタロシアニ

(6)

20

C, H, -stat-CH, -CH, -COO-C, H. -、R¹、R¹ およびR¹ はそれぞれ独立に水素原子、 無置換アルキル基、置換アルキル基、シクロアルキル 基、アルキルアリール基、アリール基、アルコキシアル キル基または複素環残基、R' はアルキルアリール基、 アリール基、アルコキシアルキル基または複素環残基を 示し、しかもR'とR'、R'とR'は相互に結合して 置換または無置換の複素環を形成してもよい。n は l ~ 4 (平均値)を示す。]

【0024】本発明における銅フタロシアニン誘導体の 10 例としては、例えば、(アルキル) フタルイミドメチル 銅フタロシアニン、ジアルキルアミノメチル銅フタロシ アニン、(アルキル)アニリノスルファモイル銅フタロ シアニン、ジアルキルアミノプロピルスルホンアミド銅 フタロシアニン等が挙げられる。なかでも成形品外観の 点で (アルキル) アニリノスルファモイル銅フタロシア ニン、アルコキシプロピルスルホンアミド銅フタロシア ニン、ジアルキルアミノプロピルスルホンアミド銅フタ ロシアニン等の銅フタロシアニンスルホンアミド誘導体 が好ましい。

【0025】本発明で用いる銅フタロシアニン誘導体の 製造方法としては、塩素原子、臭素原子、スルホン基等 で置換された銅フタロシアニンあるいは無置換の銅フタ ロシアニンを用いて従来公知の方法により製造できる。 例えば、スルホンアミド置換銅フタロシアニンを製造す る方法としては、公知の方法、例えば、銅フタロシアニ ンをクロルスルホン酸に溶解し、ついで塩化チオニルで 処理し、銅フタロシアニンスルホクロライドを得、この 銅フタロシアニンスルホクロライドと各種アミンとを反 応させることにより得ることができる。

【0026】本発明における銅フタロシアニン誘導体 (E)の配合量は、カーボンブラック(D)100重量 部に対して5~100重量部、好ましくは10~50重 量部である。カーボンブラックに対する銅フタロシアニ ン誘導体の添加量が上記5重量部未満であると成形品表 面にガラス繊維が露出しまた、屋外暴露においても退色 が大きい。また、銅フタロシアニン誘導体の添加量が上 記100重量部を越えても耐候性能は飽和してしまい経 済的でない。

【0027】本発明の黒着色ポリアミド樹脂組成物の製 40 造方法としては、前記の(A)~(E)成分、および必 要に応じて用いられる各種の添加剤を混合し、混練すれ ばよい。その際、配合、混練方法や順序には特に制限は なく、通常用いられる混合機、例えばヘンシェルミキサ ー、タンブラー、リボンブレンダー等で混合が行われ る。混練機としては、一般に単軸または2軸の押出機が 用いられる。このような押出機により、通常はまず上記 本発明の樹脂組成物からなるペレットが製造され、この ベレットを圧縮成形、射出成形、押出成形等により任意 の形状に成形して所望の樹脂製品とすることができる。

射出成形条件としては特に限定はないが、成形温度が2 50℃~310℃の範囲、金型温度が40℃~120℃ の範囲で成形する方法が例示できる。

【0028】また、本発明の組成物を得るための混合順 序にしても特に制限はないが、O(A)、(B)、

(C)、(D) および(E) を一括して混練する方法、 ② (A)、(B)および(C)とを溶融混練後、(D) および(E)を混練する方法等が挙げられ、また、全部 を溶融混練せずに、いわゆるペレットブレンドする方法 としては、3(A)の一部と(B)および(C)を溶融 混練したものと、(A)の残りと(D)および(E)と を溶融混練したものを、ペレットプレンドして加工に供 する方法等が例示できる。また、予め、ポリアミド (a 2)にカーボンブラックと銅フタロシアニン誘導体を高濃 度で含むマスターペレットを製造しておき、これと無機 充填剤配合ポリアミド樹脂とをブレンドまたは再混練し て用いることもできる。

【0029】本発明のポリアミド樹脂組成物には、必要 に応じ本発明の目的を損なわない範囲に於いて、ホスフ ァイト化合物以外の通常のポリアミド樹脂に添加される 酸化防止剤、紫外線吸収剤、熱安定剤、光劣化防止剤、 可塑剤、滑剤、離型剤、核剤、難燃剤等を添加すること もできるし、他の熱可塑性樹脂をブレンドしても良い。 本発明により得られる組成物を用いることにより、例え ば、アウタードアハンドル、ホイールキャップ、ルーフ レール、ドアミラーベース、ルームミラーアーム、サン ルーフデフレクター、ラジエターファン、ベアリングリ テーナー等の自動車部品、および机および椅子の脚、座 受け、肘掛け等の各種オフィス部品、更には、車椅子部 30 品、ドアハンドル、手摺り、浴室等の握り棒、窓用ノ ブ、グレーティング材等工業用途および雑貨用途に利用 できる。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、実施例により本発明を更に 詳細に説明するが、本発明はこれら実施例により何等限 定されるものではない。尚、評価方法は下記の通りであ る。

[結晶化温度] JIS-K-7121に準じ、試料8m gを精秤し、パーキンエルマー社製DSC7を用いて、 融点+20℃の温度で5分保持した後、20℃/分の降 温速度で測定した際に得られる結晶化ピークトップ温度 を用いた。

【0031】[表面光沢性]東芝機械(株)社製IS1 50E射出成形機を用いて、シリンダー温度290℃、 金型温度90℃および120℃で、充填時間が約1.5 秒になるように射出圧力、および速度を適宜調整し、1 00×90×3mmの射出成形板を得た。この平板を用 い、光沢計(HORIBA製IG320)を用いてJI S-К-7150に準じて60度グロスを測定した。

50 [色差(△E)]日本電色社製色差計ND-300Aを



用いて測定した。

【0032】 [耐候性] 上記表面光沢性の評価に用いた のと同様にして、金型温度120℃で得た射出成形板を キセノンアーク式促進耐候試験機(アトラス社製XENOTE ST 1200CPS) を用いてブラックパネル温度83℃、1時 間に12分の水スプレー条件にて300時間暴露し評価 した。暴露前後の表面光沢性と色調を測定し、それぞれ\*

11

\*光沢保持率および色差を求めた。測定方法は前記のとお りである。光沢保持率は暴露前光沢度に対する暴露後の 光沢度の百分率で表され、この保持率が高い程、又色差 (ΔE) が小さい程耐候性が良好であると判断できる。 【0033】本発明の実施例に用いた原料を以下に示

(A) ポリアミド

a1:後記する重合例1で得られたポリアミド66/6 I共重合体

結晶化温度 195℃

a 2:後記する重合例2で得られたポリアミド66/6I/6T共重合体

結晶化温度 195℃

a3:ポリアミドMXD6 三菱エンジニアリング樹脂(株)製:

商品名 レニー6002 結晶化温度 205℃

a4:ポリアミド66 旭化成工業(株)製;

商品名 レオナ1300 結晶化温度 225℃

a5:ポリアミド6 宇部興産(株)製;

商品名 SF1013A 結晶化温度 162℃

【0034】(B)無機充填剤

b1:ガラス繊維 旭ファイバーグラス(株)社製

商品名 CS03JA416

\

b2:ガラス繊維 旭ファイバーグラス(株)社製

商品名 CS03FT692

※ b 3: ワラストナイト 林化成(株)社製

20 商品名 VM-8N

b4:焼成カオリン エンゲルハルト社製

商品名 トランスリンク445

[0035]

(C) ホスファイト化合物

c1:ビス(2、6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェニル)ペンタエリス

トールージーホスファイト アデカアーガス社製;

商品名 PEP-36

c2: トリス(2, 4-ジ-t-ブチルフェニル) ホスファイト

チバガイギー社製:

商品名 Irgafos168

【0036】(E)銅フタロシアニン誘導体

e 1:銅フタロシアニンスルフォンアミド誘導体

大日本インキ化学(株)製

☆【化2】

e 2:銅フタロシアニンイミドメチル誘導体

$$C u P c - \left[S O_2 - N H - C H_2 C H \left(\begin{matrix} C H_3 \\ C H_3 \end{matrix}\right)\right]_{s}$$

大日本インキ化学工業(株)製

【0037】[重合例1]アジピン酸とヘキサメチレン ジアミンの等モル塩2.00kgとイソフタル酸とヘキ サメチレンジアミンの等モル塩0.50kgおよびアジ 50 時間かけて昇温した。この際、オートクレーブ内の水蒸

ピン酸0. 10 kg、および純水2. 5 kgを5 lのオ ートクレーブの中に仕込みよく攪拌した。充分窒素置換 した後、攪拌しながら温度を室温から220℃まで約1

14

気による自然圧で内圧は18kg/cm²-Gになるが、18kg/cm²-G以上の圧力にならないよう水を反応系外に除去しながらさらに加熱を続けた。さらに2時間後内温が260℃に到達したら加熱を止め、オートクレーブの排出バルブを閉止し、約8時間かけて室温まで冷却した。冷却後オートクレーブを開け、約2kgのボリマーを取り出し粉砕した。得られた粉砕ボリマーを、101のエバポレーターに入れ窒素気流下、200℃で10時間固相重合した。固相重合によって得られたポリアミドは、末端カルボキシル基濃度が102であり、末端アミノ基濃度は44であった。

【0038】 [重合例2] アジピン酸とヘキサメチレン ジアミンの等モル塩1.75kgとイソフタル酸とヘキ サメチレンジアミンの等モル塩0.50kgとテレフタ ル酸とヘキサメチレンジアミンの等モル塩O.25kg およびアジビン酸0.10kg、および純水2.5kg を51のオートクレーブの中に仕込みよく攪拌した。 充 分窒素置換した後、攪拌しながら温度を室温から220 ℃まで約1時間かけて昇温した。この際、オートクレー ブ内の水蒸気による自然圧で内圧は18kg/cm² - 20 Gになるが、18kg/cm'-G以上の圧力にならな いよう水を反応系外に除去しながらさらに加熱を続け た。さらに2時間後内温が260℃に到達したら加熱を 止め、オートクレーブの排出バルブを閉止し、約8時間 かけて室温まで冷却した。冷却後オートクレーブを開 け、約2 kgのポリマーを取り出し粉砕した。得られた 粉砕ポリマーを、101のエバポレーターに入れ窒素気 流下、200℃で10時間固相重合した。固相重合によ って得られたポリアミドは、末端カルボキシル基濃度が 105であり、末端アミノ基濃度は38であった。 [0039]

【実施例1】ポリアミドとしてa1、ホスファイト化合物としてc1、カーボンブラック(三菱化学(株)製#50)、および銅フタロシアニン誘導体としてe1を混合して、東芝機械(株)製TEM35φ2軸押出機(設定温度280℃、スクリュー回転数300rpm)にフィードホッパーより供給し、更にサイドフィード口より無機充填剤としてb1を、それぞれ最終組成物が表1に示す組成となるよう供給し、紡口より押し出された溶融

混練物をストランド状で冷却し、ペレタイズして黒着色 ポリアミド樹脂組成物を得た。得られた黒着色ポリアミ ド樹脂組成物の評価結果を表 1 に示す。

#### [0040]

【実施例2】ポリアミドとしてa4を85. 6重量部、 カーボンブラック (三菱化学(株)製#50)を12重 量部、および銅フタロシアニン誘導体として e 1 を 2. 4重量部を混合して、東芝機械(株)製TEM35 φ2 軸押出機(設定温度250℃、スクリュー回転数300 10 rpm) にフィードホッパーより供給し、黒着色用マス ターバッチとした。ついで、ポリアミドとしてal、ホ スファイト化合物として d 1、および上記黒着色用マス ターバッチを混合し、東芝機械(株)製TEM35 φ2 軸押出機(設定温度280℃、スクリュー回転数300 rpm) にフィードホッパーより供給し、更にサイドフ ィード口より無機充填剤としてb1を、それぞれ最終組 成物が表1に示す組成となるよう供給し、紡口より押し 出された溶融混練物をストランド状で冷却し、ペレタイ ズして黒着色ポリアミド樹脂組成物を得た。得られた黒 着色ポリアミド樹脂組成物の評価結果を表1に示す。

### [0041]

【実施例3~8 および11】ポリアミドおよび無機充填 剤の種類と配合量ををそれぞれ表1、2 に示す組成に変 更した以外は、実施例1と同様にして黒着色ポリアミド 樹脂組成物を得た。得られた黒着色ポリアミド樹脂組成 物の評価結果を表1、2 に示す。

【実施例9】ホスファイト化合物の種類をd2とした以外は、実施例1と同様にして黒着色ポリアミド樹脂組成物を得た。得られた黒着色ポリアミド樹脂組成物の評価30 結果を表2に示す。

#### [0042]

【実施例10】銅フタロシアニン誘導体の種類をf2とした以外は、実施例1と同様にして黒着色ポリアミド樹脂組成物を得た。得られた黒着色ポリアミド樹脂組成物の評価結果を表2に示す。実施例1~11で得られた組成物は、いずれも表面光沢性、耐候性ともに優れる結果が得られた。

[0043]

【表1】

16



表1

表 1				********	47744 (0) 5	itith mi c	A Property Col. Co.
	実施例 1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例 5	実施例6	実施例7
(A)ポリアミド樹脂						ļ '	
種類	al	al, a5	a2	a3	al	al	al
配合盘(重量部)	50	45. 5	50	50	40	67	50
結晶化温度(℃)	195	195	195	200	195	195	195
(B)無機充填剤の							
種類	bl	bl	bl	bl	ъ2	bl	b1. b4
配合量(重量部)	50	50	50	50	60	33	25. 25
(C)\$スファイト化合物							
種類	cl	cl	cl	cl	cl	cl	ci
配合量(ppm対(A)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
(D)カーボンプラック							
三菱化学 #50	i						l
配合量(重量部対(A)+(B))	0.06	0.06	0. 06	0.06	0.06	0.06	0.06
(E)銅フタロンアニン誘導体							
種類	e l	e ]	e l	e l	e l	e l	e l
配合量(重量部対(D))	20	20	20	20	20	20	20
表面光沢性							
(金型温度 90℃)	85	85	65	<b>3</b> 5	83	88	90
表面光沢性							
(金型温度 120℃)	85	85	85	90	83	88	90
耐候性(光沢保持率%)	50	50	50	45	55	65	.45
耐候性(△E)	9	9	9	9	7	5	11

40 【表2】

[0044]

17 表 2

実施例10 実施例8 実施例9 実施例11 (A) ポリアミド樹脂 種類 a ì .al al 84 配合量(重量部) 60 50 50 67 195 195 225 結晶化温度 (℃) 195 (B) 無機充填剤の b1 b1 b1 種類 b3 配合量(重量部) 40 50 50 33 (C) 杁ファイト化合物 c 1 種類 c 1 c2 c1 2000 2000 2000 2000 配合量(ppm对(A) (D) カーポンプラック 三菱化学 #50 0.06 0.06 0.06 0.06 配合量(重量部対(A)+(B)) (E) 銅フタロシアニン誘導体 種類 e 1 e I e 2 e 1 20 20 20 配合量(重量部对(D)) 20 表面光次性 80 85 80 70 (金型温度 90°C) 表面光沢度 80 75 85 (金型温度 120℃) 80 45 45 耐候性(光沢保持率%) 45 50 10 10 耐候性(AE) 12 10

# [0045]

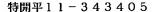
【比較例1】ホスファイト化合物を配合しないこと以外 は実施例1と同様な組成、製造法で黒着色ポリアミド樹 脂組成物を得た。得られた黒着色ポリアミド樹脂組成物 の評価結果を表3に示す。実施例1と比較し耐候性が明 らかに劣る。

【比較例2】ホスファイト化合物の量をポリアミドに対 して15000ppm配合した以外は、実施例1と同様 な組成、製造法で黒着色ポリアミド樹脂組成物を得た。

得られた黒着色ポリアミド樹脂組成物の評価結果を表3 に示す。実施例1と比較し、成形時の流動性低下し、表 面光沢性が明らかに劣る。

# [0046]

【比較例3】銅フタロシアニン誘導体を配合しないこと 以外は実施例1と同様な組成、製造法で黒着色ポリアミ ド樹脂組成物を得た。得られた黒着色ポリアミド樹脂組 成物の評価結果を表3に示す。実施例1と比較し表面光 50 沢性、耐候性が明らかに劣る。



20

【比較例4】 銅フタロシアニン誘導体をカーボンブラック100重量部に対し200重量部配合した以外は実施例1と同様な組成、製造法で黒着色ポリアミド樹脂組成物を得た。得られた黒着色ポリアミド樹脂組成物の評価結果を表3に示す。実施例1と比較し表面光沢性耐候性\*

\* や、耐候性に大きな向上効果はなく、むしろ耐候性は若 干劣る結果であった。

[0047]

【表3】

表3

表さ				
	比較例 1	比較例2	比較例3	比較例4
(A)ポリアミド樹脂				
種類	a1	al	a l	al
配合量(重量部)	50	50	50	50
結晶化温度(℃)	195	195	195	195
(B)無機充填剤の				
種類	b1 .	bl	b1	<b>b</b> 1
配合量(重量部)	50	50	50	50
(C) おスファイト化合物				
種類	_	d1	dl	d1
配合量(ppm対(A))	0	15000	2000	2000
(D)カーポンプラック				
三菱化学 #50				
配合量(重量部対(A)+(B))	0.06	0.05	0.06	0.06
(E) 銅7クロシアニン誘導体				
種類	e 1	e I	-	e 1
配合量(重量部対(D))	20	20	0	200
表面光沢性				
(金型温度 90℃)	85	50	25	85
表面光沢度				
(金型温度 120℃)	85	55	30	85
				-
耐候性(光沢保持率%)	45	55	67	40
耐候性(△E)	12	9	9	12

# [0048]

【発明の効果】本発明の黒着色ポリアミド樹脂組成物は、従来のものに比較して優れた機械的物性、成形品外観、および耐候性を有しており、特に従来金属製品であ

ったアウタードアハンドル、ホイールキャップ、ルーフレール、ドアミラーベース、ルームミラーアーム、サンルーフデフレクター、ラジエターファン、ベアリングリテーナー等の自動車外装部品等においても、降雨を含む

条件でも高い耐退色性および光沢保持率を有することか\* \* ら幅広い分野に好適に利用できる。

【手続補正書】

【提出日】平成10年11月4日

21

【手続補正1】

※【補正内容】 [0043]

【補正対象書類名】明細書

【表1】

【補正対象項目名】0043

ж

【補正方法】変更

表1							
	実施例 1	実施例2	実施例3	实施例4	実施例5	実施例 6	実施例 7
(A)ポリアミド樹脂							
種類	al	al, a5	a2	<b>a</b> 3	al	ai	al
配合量(重量部)	50	45, 6	50	50	40	67	50
結晶化塩度 (℃)	195	195	195	200	195	195	195
(B) 無機充填剤の							
種類	ьí	b1	ь1	b1 .	b2	b1	b1, b4
配合量(重量部)	50	50	50	50	60	33	25, 25
(C) \$3774H比合物							
種類	cı ·	¢1	ci	cl	cl	cl	cl
配合量(ppa対(A)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
(D)カーポンプラック							
三菱化学 #50							
配合量(重量部対(A)+(B))	0. 6	0.6	0. 6	0.6	0. 6	0.6	0.6
(E) 銅アチロシアニン誘導体							
種類	ei	e i	61	θi	e l	e 1	9 1
配合量(重量部対(D))	20	20	20	20	20 .	20	20
表面光沢性							
(金型温度 90℃)	85	85	65	35	83	88	90
表面光沢性							
(金型祖度 120℃)	85	85	85	90	83	88	90
耐候性(光灰保持率%)	50	50	50	45	55	65	45
耐候性 (△E)	9	9	9	9	7	5	11

【手続補正2】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0044 【補正方法】変更

【補正内容】 【0044】 \*【表2】

\*

表 2

表2						
	実施例8	実施例 9	実施例10	実施例11		
(A) ポリアミド樹脂						
禮類	al	al	al	a4		
配合量(重量部)	60	50	50	67		
結晶化温度 (℃)	196	195	195	225		
(B) 無機完填剤の						
種類	b3	51	bl	bl		
配合量(成量部)	40	50	50	33		
(C) \$3.714H化合物				·		
種類	ci	c2	cl	c1		
配合量(pps対(A)	2000	2000	2000	2000		
(D) カーポンプラック						
三菱化学 #50						
配合量(重量部対(A)+(B))	0.6	0.6	0.6	0.6		
(E)銅フタロシフニン誘導体						
種類	s 1	e i	e 2	e 1		
配合量(重量部対(D))	20	20	20	20		
安面光沢性						
(金型温度 90℃)	80	85	80	70		
表面光沢度						
(金型温度 120°C)	80	85	80	75		
耐光性(光沢保持率%)	45	50	45	45		
耐光性 (△E)	12	10	10	10		

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0047

【補正方法】変更

【補正内容】

[0047]

【表3】

# 表3

	比較例 1	比較例2	比較例3	比較例4
(A) ポリアミド樹脂				
種類	al	al .	al	81
配合量(重量部)	50	50	50	50
結晶化温度 (℃)	195	195	195	195
(8) 無機充填剤の				
種類	ы	b1	b1	bl
配合量(重量部)	50	50	50	50
(C) ホスファイH化合物	•			
種類	-	đ1	d1	ďΙ
配合量(ppu对(A))	0	15000	2000	2000
(D) カーポンプラック				
三菱化学 #50				
配合量(重量部対(A)+(B))	0.6	0.6	0.6	0.6
(E)銀ンタロシアニン誘導体				
種類	e l	e i	<del>.</del>	el
配合量(重量部対(D))	20	20	0	200
表面光沢性				
(金型温度 90℃)	<b>85</b> .	50	25	<b>85</b> .
表面光沢度				
(金型温度 120℃)	85	55	30	85
耐光性(光沢保持率%)	45	55	67	40
	• .			
耐光性 (△E)	12	9	9	12

フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>6</sup> C 0 8 K 7/14

識別記号

FΙ

C 0 8 K 7/14